工業技術研究院
Industrial Technology
Research Institute

臺歐產業合作與歐盟法規政策分析研究

採購規範書

壹、 目的/用途說明

本單位執行本（115）年度經濟部產業發展署委辦臺歐計畫，為強化我國產業對歐盟最新關鍵政策與貿易法規之掌握，深化臺歐雙邊產業鏈結與創新研發合作（如臺法創新研發合作補助計畫等雙邊徵案機制），擬委託專業研究團隊進行深度政策與產業調研。本專案旨在系統性剖析歐盟《晶片法案 2.0》（Chips Act 2.0）戰略動向、歐盟「碳邊境調整機制（CBAM）」與綠色貿易新制因應策略，以及法國生技（Biotech）與 TechBio 生態系之臺法合作契機，彙整提出具政策參考價值與產業實務指導意義之調研報告，作為後續推動臺歐雙邊政策對話、產業輔導及研發案源開發之重要依據。

貳、 工作項目、範圍

一、研究報告撰寫

廠商需緊扣三大核心議題，蒐集歐盟及法國官方最新政策與產業動態，撰寫完成 1 式「臺歐產業合作與歐盟法規調研報告」（全文字數至少 7,000 字，含圖表分析及完整參考文獻出處），具體調研範疇如下：

1. **歐盟《晶片法案 2.0》（Chips Act 2.0）政策動向與臺歐半導體合作分析**
   剖析歐盟半導體政策由「戰略自主」轉向「戰略不可或缺性」之演進與歐洲優勢領域，評估「創造需求」及經濟安全措施之影響，並結合法國智庫觀點，研析臺灣在先進製造、封裝、AI 晶片及矽光子等領域之合作策略。
2. **歐盟「碳邊境調整機制（CBAM）」與綠色貿易新制因應及臺歐低碳合作**
   盤點歐盟 CBAM 最新規範與綠色供應鏈要求，評估我國製造業合規挑戰，系統性對照經濟部既有減碳輔導資源與《氣候變遷因》等法規配套。
3. **法國生技（Biotech）與 TechBio 生態系概況及臺法合作機會分析**

剖析法國「France 2030」生醫政策與創新生態系，聚焦 TechBio 及 AI 新藥趨勢並分析標竿企業與創投動向，作為後續臺法產業交流的重要參考，並建置 10 至 15 家法國潛力企業／機構資料庫以利後續深化交流。

二、美工設計

報告需美工排版，符合專業視覺呈現之標準。

參、 專案時程

本專案執行期間自即日起至 115 年 12 月 1 日止。廠商應於規定期限內妥善規劃調研報告內容，並完成提交驗收文件。

肆、 驗收與付款

本案預計金額：550,000 元(含稅)，一次驗收合格後，採定期付款。

一、簽約後，廠商需繳交「臺歐產業合作與歐盟法規調研報告」架構，經本院專案負責人審查通過。

二、於 115 年 12 月 1 日前，廠商需提交「臺歐產業合作與歐盟法規調研報告」一式，經審查通過後撥付。

伍、 報告章節大綱：（受委託方得依實際執行作業予以調整）

編號	章節	說明
一	調研背景與臺歐產業合作概述	包含研究緣起、報告架構及臺歐雙邊產業合作政策總覽。
二	歐盟《晶片法案 2.0》政策動向與臺歐半導體合作分析	包含晶片法案 1.0 與 2.0 比較、歐盟戰略轉向與優勢領域、需求面及經濟安全新制，以及臺灣半導體合作策略。

三	歐盟 CBAM 與綠色貿易新制因應及臺歐低碳合作	包含歐盟 CBAM 規範與綠色供應鏈要求、我國減碳輔導資源與法規配套，以及臺歐雙軸轉型合作路徑。
四	法國生技與 TechBio 生態系概況及臺法合作機會分析	包含法國生醫政策與創新生態系、TechBio 企業與創投動向、臺法合作切入點及 10 至 15 家潛力機構資料庫。
五	結論與臺歐產業合作推動建議	包含三大議題綜合研析摘要、對我國政策與產業布局之具體建議，以及完整參考文獻出處。

陸、評分標準

評分項目	分項評選項目	配分
廠商專案相關經驗與資源	1. 最近三年承接政府或法人國際政策、產業趨勢及研發機制調研專案之經驗 2. 專案研究團隊之學經歷背景、組織規模與執掌分工 3. 報告架構規劃與資料彙整分析能力	**30**
過去執行專案與專業能力	1. 是否承接過本院專案，瞭解本院調研需求與報告品質要求	**20**
專案管理能力與履約能力	1. 專案時程規劃之合理性 2. 配合本院調研方向微調與需求更改之彈性及應變能力 3. 專案團隊之積極性與配合度	**30**
費用合理性	費用規劃明細及研究人力工時配置之合理性	**20**
總分		**100**

柒、著作權及權利歸屬

1. 廠商於本專案執行市所產出之各項報告、資料庫、文件及相關成果，其智慧財產權及著作財產權皆歸屬「財團法人工業技術研究院」所有。

2. 非經本院事前書面同意，廠商不得將本專案相關之成果、文件、商業機密及廠商資料，以任何形式對外發表、重製、授權或交付予任何第三人。

3. 廠商執行本專案如涉及使用第三人智慧財產權，應確保已取得合法授權，若因此衍生任何專利、著作權或其他侵權糾紛，概由廠商負擔一切法律及賠償責任。